

2017 国际红外成像高端论坛

—非制冷红外成像技术的海量应用

2017.9.7 深圳会展中心

同期举办：第19届中国国际光电博览会

主办：



协办：



时间	演讲主题	演讲嘉宾	职位	演讲企业
2017 年 9 月 7 日 深圳会展中心				
09:00-09:20	入场登记/证件收集			
09:20-09:30	欢迎辞			Yole Développement and CIOE
分会一：红外应用				
09:30-09:45	非制冷红外成像市场预测	Dr. Eric Mounier	高级分析师	Yole Développement
09:45-10:10	高端红外热成像传感器量产中的最新进展	Sebastien Tinnes	市场经理	ULIS
10:10-10:35	红外热成像在安防应用中的现状和挑战	郭海训博士	热成像产品总监	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
10:35-11:00	低耗电电堆阵列大批量应用中的进展，如在办公自动化，人像识别和热成像等	Joerg Schieferdecker	CEO&联合创始人	Heimann Sensors
11:00-11:30	茶歇&现场交流			
11:30-11:55	用于金属工业 500nm 光谱响应的新超紧凑型红外相机	Torsten Czech	产品总监	Optris
11:55-12:20	非制冷红外成像系统在森林防火监控中的应用	王友	非制冷红外成像高级专家	湖北久之洋红外系 统股份有限公司
12:20-12:30	赞助商演讲			舜宇红外光学
12:30-13:30	午餐&现场交流			
分会二：红外技术的最新进展				
13:30-13:55	用于非制冷辐射热测量计和热传感应用的离子束沉积薄膜 VOx 技术	Dr. David I C Pearson	离子束高级技术专家	Oxford Instruments Plasma Technology
13:55-14:20	红外微辐射计封装的先进组装技术	Alex Voronel	全球营销总监	SST Vacuum Reflow Systems
14:20-14:45	用于非制冷成像系统的商业硫系玻璃的前景	王荣平	高级研究员	The Australian National University
14:45-15:10	用于高光谱成像的亚波长结构的 MOEMS 元器件	Steffen Kurth	部门经理	Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems (ENAS)
15:10-15:15	赞助商演讲			

2017 国际红外成像高端论坛

——非制冷红外成像技术的大量应用

2017.9.7 深圳会展中心

同期举办：第19届中国国际光电博览会

主办：



协办：



15:15-16:00	茶歇&现场交流			
16:00-16:25	用于红外应用薄膜的原子层沉积技术	Kari Koski	技术销售经理	Beneq
16:25-16:50	热成像封装技术	Ignace Dupon	欧洲亚洲区域销售总监	EGIDE
16:50-17:15	高性能制冷及非制冷型红外焦平面探测器读出电路	鲁文高	副教授、系主任	北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院-微纳电子与系统集成研究中心
17:15-18:15	酒会&现场交流			

参会费用：

- 1) 2017年8月10日前报名听会享受优惠价 1600 元/人。
- 2) 2017年8月10日后报名听会按原价 2000 元/人。

备注：费用包含参会，资料，中英文同传，茶歇，午餐，和欢迎酒会等，交通及住宿费需参会者自理。

赞助与注册：

多种独家赞助方案现已开放，更多参会及赞助信息欢迎来电，来函垂询！

联系人： 易小姐

邓先生

邮箱： shirly.yi@cioe.cn

derek.deng@cioe.cn

电话： 86-755-88242569

86-755-88242571